« »

. . .

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы технической керамики

: 22.03.01 , ::

: 3, : 6

	-	,
		6
1	()	3
2		108
3	, .	61
4	, .	36
5	, .	0
6	, .	18
7	, .	12
8	, .	2
9	, .	5
10	, .	47
11	(, ,	
12		

Компетенция ФГОС: ОПК.3 готовность применять фундаментальные математические, естественнонаучные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности; в части следующих						
результатов обучения:						
- 14.			,			
15	-					
16.						
Компетенция ФГОС: ПК.10 способность оценивать качество материалов в производствен	ных условия	х на ста	дии			
опытно-промышленных испытаний и внедрения; в части сле						
1.						
2.						
				2.1		
	(
, , ,)						
.3. 15	-	-				
1. знать классификацию керамических материалов и их область пр	именения					
2. иметь представление о взаимосвязи состава, структуры и свойст	מי					
керамических материалов	ь	;	;			
.3. 16						
3 . знать технологические операции производства керамических из	летий					
o sharb teamonorn reesme oneputan in one stockers as	ACHAN	!	,			
.3. 14				,		
4. иметь представление о влиянии режимов процессов формования		,	;			
обжига технической керамики на формирование структуры и свой керамики	ІСТВ					
.10. 1						
5. иметь опыт определять физические, механические, эксплуатаци свойства керамических материалов и изделий	онные	;	;			
3.						
3.						
				3.1		
	, .					
: 6						
:						
1. () .	0	6	1, 2			
				\dashv		
2.	0	2	1, 5			
		_	1,5			

3	0	4	2
:			
4.	0	2	3
5. :	0	4	3, 4
6. : ;	0	4	3, 4
7. : (; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	0	6	3, 4
8. ; ;	0	2	3
9. ;	0	2	3
10. : ;	0	2	3
11. ;	0	2	3

 :6

 :

 4.
 3
 4,5

 1.
 3
 4,5

 2.
 ,
 3
 4,5

 3.
 ,
 ,
 ,

 3.
 ,
 ,
 ,

 3.
 ,
 ,
 ,

 3
 4,5
 ,

 3
 4,5
 ,

 3
 4,5
 ,

3.2

	Γ					
	: 6					
1	: 0			0 4 5	25	12
1				2, 4, 5	35	3
						:
			[]:	
	- /		;			, [2014]
	: http://elibrary.nstu	.ru/source?b1b	_1d=vtls00			
2				1, 2, 3	12	2
: [· ·]:	_			/	
L	;		, [201	4]	:	,
http:/	/elibrary.nstu.ru/source?bib_ic	l=vtls0001852	58			
		5.				
					,	, ~ ~ .
			-			(.5.1).
						5.1
				-		
		e-mail				
		e-mail				
		e-mail				
					•	
	6.					
					-	
(),				15-	ECTS.
			. 6.1.			
						6.1
						0.1

		6.1
: 6		
Лабораторная:	40	80
Курсовая работа:	0	100 (в состав баллов за КР)
Зачет:	10	20

		/	
.3	14 ,	+	+
	15	+	+
	16.		+
.10	1.	+	

1

7.

- **1.** Ceramic Interconnect Technology: Handbook / ed. by Fred D. Barlow III, Aicha Elshabini. New York, 2007. 441 р.: ill.. Пер. загл.: Керамические технологии: справочник.
- **2.** Никулина А. А. Инновационные технологии производства наноструктурированной керамики [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / А. А. Никулина, А. И. Смирнов ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, [2014]. Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib id=vtls000185258. Загл. с экрана.
- **3.** Никулина А. А. Технология производства алюмооксидной керамики [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / А. А. Никулина ; Новосиб. гос. техн. ун-т. Новосибирск, [2014]. Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib id=vtls000185267. Загл. с экрана.
- **4.** Ceramic Materials Research Trends / Paul B. Lin, editor. New York, 2007. XII, 394 р. : ill.. Пер. загл.: Направления исследования керамических материалов.
- **5.** Carter C. B. Ceramic Materials [electronic resource] : : Science and Engineering // by C. Barry Carter, M. Grant Norton. New York, NY :, 2007. : v.: digital // Springer e-books. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-46271-4
- 6. Shackelford J. F. Ceramic and Glass Materials [electronic resource]:: Structure, Properties and Processing // edited by James F. Shackelford, Robert H. Doremus. Boston, MA:, 2008.: v.: digital // Springer eBooks. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-73362-3
- **1.** Гегузин Я. Е. Физика спекания / Я. Е. Гегузин. М., 1984. 310, [1] с.
- **2.** Шевченко В. Я. Введение в техническую керамику / В. Я. Шевченко. М., 1993. 112 с. : ил.
- **3.** Гордин Ю. А. Неметаллические материалы : учебное пособие / Ю. А. Гордин, Г. В. Чумаченко, С. Н. Молдавский ; Дон. гос. техн. ун-т. Ростов-на-Дону, 2013. 136 с.
- **4.** Кайнарский И. С. Корундовые огнеупоры и керамика (научные основы, технология и свойства) / И. С. Кайнарский, Э. В. Дегтярева, И. Г. Орлова. М., 1981. 166, [1] с. : ил., табл.
- **5.** Сыркин Л. Н. Пьезомагнитная керамика / Л. Н. Сыркин. Л., 1980. 204, [1] с. : ил.

- **6.** Пористая конструкционная керамика / [Ю. Л. Красулин и др.] ; под ред. Ю. Л. Красулина. М., 1980. 98, [1] с. : ил.
- 7. Порошковая металлургия и высокотемпературные материалы / под ред. П. Рамакришнана; пер. с англ. А. Н. Штейнберга. Челябинск, 1990. 348 с. : ил., табл.
- **8.** Генералов М. Б. Механика твердых дисперсных сред в процессах химической технологии : учебное пособие для вузов / М. Б. Генералов ; Моск. гос. ун-т инженерной экологии. Калуга, 2002. 588, [1] с. : ил.
- **9.** Горбачев В. А. Термические микронапряжения в спеках / В. А. Горбачев, С. В. Шаврин ; Акад. наук СССР, Урал. науч. центр, Ин-т металлургии. Москва, 1982. 77, [2] с. : ил.
- **10.** Уайэтт О. Г. Металлы, керамики, полимеры : введение к изучению структуры и свойств технических материалов / О. Уайэтт, Д. Дью-Хьюэ ; пер. с англ. А. Я. Беленького [и др.] ; под ред. Б. Я. Любова. М., 1979. 578 с. : ил., табл.
- **11.** Bansal N. P. Handbook of Ceramic Composites [electronic resource] // edited by Narottam P. Bansal. Boston, MA:, 2005.: v.: digital // Springer e-books. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/b104068
- **1.** Handle F. Extrusion in Ceramics [electronic resource] // edited by Frank Handle. Berlin, Heidelberg:, 2007.: v.: digital // Springer e-books. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-27102-4
- 2. ЭБС HГТУ: http://elibrary.nstu.ru/
- 3. ЭБС «Издательство Лань»: https://e.lanbook.com/
- **4. GEC** IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/
- **5. GET "Znanium.com"**: http://znanium.com/

6. :

8.

8.1

1. Изучение текстуры дисперсных и пористых материалов методом низкотемпературной адсорбции азота: методические указания к выполнению лабораторной работы по курсу "Инструментальные методы анализа" для МТФ по направлению 241000 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Новосиб. гос. техн. ун-т; [сост.: В. В. Шинкарев и др.]. - Новосибирск, 2012. - 32, [1] с.: ил.. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000177044

8.2

- 1 Microsoft Windows
- 2 Microsoft Office

9.

1						
	(-	,	,		

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра материаловедения в машиностроении

"УТВЕРЖДАЮ"
ДЕКАН МТФ
к.т.н., доцент В.В. Янпольский
Γ.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы технической керамики

Образовательная программа: 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов, профиль: Материаловедение и технологии машиностроительных материалов

1. **Обобщенная структура фонда оценочных средств учебной дисциплины** Обобщенная структура фонда оценочных средств по дисциплине Осно Основы технической керамики приведена в Таблице.

Таблица

	Помоложения		Этапы оцені	ки компетенций
Формируемые компетенции	Показатели сформированности компетенций (знания, умения, навыки)	Темы	Мероприятия текущего контроля (курсовой проект, РГЗ(Р) и др.)	Промежуточная аттестация (экзамен, зачет)
ОПК.3 готовность применять фундаментальные математические, естественнонаучны е и общеинженерные знания в профессиональной деятельности	з14. знать закономерности и физико-химические основы процессов формования, сушки и обжига технической керамики	Исследование факторов, влияющих на качество формования порошкового материала и свойства изделия Определения механических характеристик керамических материалов Способы определения плотности, пористости, водопоглощения керамических материалов на разных стадиях производства Термическая обработка в керамическом производстве. Обжиг технической керамики: виды обжигов (удаление связки, окончательный и т.п.); режимы обжигов; виды и характеристики печей. Спекание технической керамики: виды спекания; физико-химические процессы протекающие при спекании Тонкое измельчение материалов: процессы происходящие при измельчении; применяемое оборудование Формование изделий: способы формования; применяемое оборудование.	Курсовая работа, раздел 2	Зачет, вопросы1-6, 21-26,31-36
ОПК.3	з15. знать о закономерностях взаимосвязи состав- структура-свойства в технологии керамики	Классификация (виды) технической керамики. Состав керамических материалов Классификация изделий из технической керамики (назначение и применение) Физико-механической керамики керамики	Курсовая работа, разделы 1,3	Зачет, вопросы 7-15, 37-40
ОПК.3	з16. знать об основных технологических стадиях производства керамических изделий	Глазурование: виды глазурей; способы нанесения Металлизация технической керамики: подготовка паст; способы нанесения металлизации; применяемое оборудование Механическая обработка: виды обработки; применяемый инструмент; оборудование. Процессы гальванического и химического никелирования: материалы; оборудование	Курсовая работа, разделы 1,2	Зачет, вопросы 16-20

	1	T	T	
		Термическая обработка в		
		керамическом производстве.		
		Обжиг технической		
		керамики: виды обжигов		
		(удаление связки,		
		окончательный и т.п.);		
		режимы обжигов; виды и		
		характеристики печей.		
		Спекание технической		
		керамики: виды спекания;		
		физико-химические процессы		
		протекающие при спекании		
		Технологические схемы		
		изготовления технической		
		керамики Тонкое измельчение		
		материалов: процессы		
		происходящие при		
		измельчении; применяемое		
		оборудование Формование		
		изделий: способы		
		формования; применяемое		
		оборудование.		
ПК.10/ПТ	у1. уметь применять	Исследование факторов,	Курсовая работа	Зачет, вопросы 27-30
способность	современные	влияющих на качество	Отчет по	, 1
оценивать качество	методы	формования порошкового	лабораторной	
материалов в	исследований и	материала и свойства изделия	работе, разделы 2-	
производственных	испытаний объектов	Определения механических	4	
условиях на стадии	технологии	характеристик керамических		
опытно-	технической	материалов Способы		
промышленных	керамики	определения дисперсности		
испытаний и		порошковых материалов		
внедрения		Способы определения		
. 1		плотности, пористости,		
		водопоглощения		
		керамических материалов на		
		разных стадиях производства		

2. Методика оценки этапов формирования компетенций в рамках дисциплины.

Промежуточная аттестация по **дисциплине** проводится в 6 семестре - в форме дифференцированного зачета, который направлен на оценку сформированности компетенций ОПК.3, ПК.10/ПТ.

Зачет проводится в форме письменного тестирования, варианты теста составляются из вопросов, приведенных в паспорте зачета, позволяющих оценить показатели сформированности соответствующих компетенций

Кроме того, сформированность компетенций проверяется при проведении мероприятий текущего контроля, указанных в таблице раздела 1.

В 6 семестре обязательным этапом текущей аттестации является курсовая работа. Требования к выполнению курсовой работы, состав и правила оценки сформулированы в паспорте курсовой работы.

Общие правила выставления оценки по дисциплине определяются балльно-рейтинговой системой, приведенной в рабочей программе учебной дисциплины.

На основании приведенных далее критериев можно сделать общий вывод о сформированности компетенций ОПК.3, ПК.10/ПТ, за которые отвечает дисциплина, на разных уровнях.

Общая характеристика уровней освоения компетенций.

Ниже порогового. Уровень выполнения работ не отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, пробелы могут носить существенный характер, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не достаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены или

выполнены с существенными ошибками.

Пороговый. Уровень выполнения работ отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Базовый. Уровень выполнения работ отвечает всем основным требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

Продвинутый. Уровень выполнения работ отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» Кафедра материаловедения в машиностроении

Паспорт зачета

по дисциплине «Основы технической керамики», 6 семестр

1. Методика оценки

Зачет проводится в письменной форме по тестам. В каждом варианте 20 вопросов. Полный список вопросов приведен ниже.

Пример теста для зачета

Вопрос № 1. Какое из перечисленных требований к временному технологическому связующему НЕ верно?

- Должно быть токсичным
- Должно выгорать без остатка
- Должно обладать способностью смачивать минеральные частицы

Вопрос № 2. Что НЕ может выступать в качестве технологического связующего:

- Увлажненная глина
- Высокодисперсные порошки чистых оксидов
- Органические добавки

Вопрос №3. Прослойка из органического связующего между минеральными частицами способствует:

- Образованию химических связей
- Построению кристаллической решетки
- Их взаимной подвижности

Вопрос № 4. Какое из данных веществ является полимерным органическим связующим:

- Мука
- Поливиниловый спирт
- Диборид титана

Вопрос № 5. В процессе спекания керамического материала органические добавки:

- Легируют керамический материал
- Выгорают
- Образуют защитное покрытие на поверхности изделия

Вопрос № 6. Количество применяемого органического связующего в пресспорошка для технологии сухого прессования составляет:

- От 5 до 10 %
- Более 10 %

До 5 %

Вопрос № 7. Одним из параметров, по которому оценивается качество нанопорошка является d50, который означает что ...

- 50 вес.% частиц порошка имеют размер меньше....
- Частицы порошка имеют размер 50 нм
- Каждая частица состоит из 50 атомов

Вопрос № 8. К какой группе керамических материалов относится форстерит?

- Биокерамика
- Огнеупор
- Электроизоляционная керамика

Вопрос № 9. Согласно классификации по химическому составу алюминаты относятся к ...

- Безоксидная керамика
- Химически стойкая керамика
- Оксидная керамика

Вопрос N = 10. Согласно классификации по назначению конструкционная керамика относится к группе...

- Техническая керамика
- Огнеупорная керамика
- Строительная керамика

Вопрос № 11. По каким критериям традиционно классифицируют керамику?

- По химическому составу и способу изготовления
- По химическому составу и назначению
- По назначению и способу изготовления

Вопрос № 12. Какой фазой является цирконат-титанат свинца?

- Механическая смесь оксидов
- Интерметаллид
- Твердый раствор

Вопрос № 13. В керамике с плотностью близкой к 99% микропоры располагаются преимущественно

- По границам зерен
- В приповерхностных слоях
- В тетраэдрических междоузлиях

Вопрос № 14. Какова зависимость диэлектрической проницаемости от пористости керамики?

- Диэлектрическая проницаемость не зависит от природы материала
- Диэлектрическая проницаемость значительно увеличивается при снижении пористости
- Диэлектрическая проницаемость не зависит от пористости

Вопрос № 15. Каким металлом покрывают поверхность конденсаторной керамики из оксида титана для последующей пайки контактов?

• Медь

- Железо
- Серебро

Вопрос № 16. Традиционный способ нанесения тугоплавкого металлизированного слоя на электроизоляционную керамику это ...

- Трафаретная печать + спекание
- Обмазка + вжигание
- Физическое или химическое осаждение + спекание

Вопрос № 17. Чем обусловлено добавление небольшого количества наноразмерного порошка в субмикронный порошок?

- Улучшение прессуемости
- Активация процесса спекания
- Повышение газопроницаемости

Вопрос № 18. Спекание происходит вследствие:

- Неподвижности вещества
- Стабильности вещества
- Переноса вещества

Вопрос № 19. Отличительной особенностью спекания НЕ является:

- Постоянство прочности и объема спекаемого тела
- Образование достаточно прочного и твердого тела из конгламерата временно связанных частиц
- Изменение объема и пористости спекаемого тела

Вопрос № 20. Спекание плотной технической керамики сопровождается:

- увеличением пористости
- уменьшением пористости
- постоянством объема спекаемого тела

2. Критерии оценки

- Ответ на тест для зачета считается **неудовлетворительным**, если студент ответил верно менее чем на 10 вопросов, оценка составляет *0 баллов*.
- Ответ на тест для зачета засчитывается на **пороговом** уровне, если студент дал верные ответы на 10-14 вопросов, оценка составляет *10 баллов*.
- Ответ на тест для зачета билет засчитывается на **базовом** уровне, если студент дал верные ответы на 14-17 вопросов, оценка составляет *15 баллов*.
- Ответ на билет (тест) для зачета билет засчитывается на **продвинутом** уровне, если студент дал верные ответы на 18-20 вопросов, оценка составляет 20 баллов.

3. Шкала оценки

Согласно правилам аттестации в рабочей программе дисциплины, максимальное количество баллов, которые студент может получить за зачет составляет 20 баллов. При этом зачет считается сданным, если сумма баллов по всем заданиям билета оставляет не менее 10 баллов. В общей оценке по дисциплине баллы за зачет учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Вопросы к зачету по дисциплине «Основы технической керамики

Вопрос № 1. Какое из перечисленных требований к временному технологическому связующему НЕ верн--о?

- Должно быть токсичным
- Должно выгорать без остатка
- Должно обладать способностью смачивать минеральные частицы

Вопрос № 2. Что НЕ может выступать в качестве технологического связующего:

- Увлажненная глина.
- Высокодисперсные порошки чистых оксидов
- Органические добавки

Вопрос №3. Прослойка из органического связующего между минеральными частицами способствует:

- Образованию химических связей
- Построению кристаллической решетки
- Их взаимной подвижности

Вопрос № 4. Какое из данных веществ является полимерным органическим связующим:

- Мука
- Поливиниловый спирт
- Диборид титана

Вопрос № 5. В процессе спекания керамического материала органические добавки:

- Легируют керамический материал
- Выгорают
- Образуют защитное покрытие на поверхности изделия

Вопрос № 6. Количество применяемого органического связующего в пресспорошка для технологии сухого прессования составляет:

- От 5 до 10 %
- Более 10 %
- До 5 %

Вопрос № 7. Одним из параметров, по которому оценивается качество нанопорошка является d50, который означает что ...

- 50 вес.% частиц порошка имеют размер меньше....
- Частицы порошка имеют размер 50 нм
- Каждая частица состоит из 50 атомов

Вопрос № 8. К какой группе керамических материалов относится форстерит?

- Биокерамика
- Огнеупор
- Электроизоляционная керамика

Вопрос № 9. Согласно классификации по химическому составу алюминаты относятся к ...

- Безоксидная керамика
- Химически стойкая керамика
- Оксидная керамика

Вопрос № 10. Согласно классификации по назначению конструкционная керамика относится к группе...

- Техническая керамика
- Огнеупорная керамика
- Строительная керамика

Вопрос № 11. По каким критериям традиционно классифицируют керамику?

- По химическому составу и способу изготовления
- По химическому составу и назначению
- По назначению и способу изготовления

Вопрос № 12. Какой фазой является цирконат-титанат свинца?

- Механическая смесь оксидов
- Интерметаллид
- Твердый раствор

Вопрос № 13. В керамике с плотностью близкой к 99% микропоры располагаются преимущественно

- По границам зерен
- В приповерхностных слоях
- В тетраэдрических междоузлиях

Вопрос № 14. Какова зависимость диэлектрической проницаемости от пористости керамики?

- Диэлектрическая проницаемость не зависит от природы материала
- Диэлектрическая проницаемость значительно увеличивается при снижении пористости
- Диэлектрическая проницаемость не зависит от пористости

Вопрос № 15. Каким металлом покрывают поверхность конденсаторной керамики из оксида титана для последующей пайки контактов?

- Медь
- Железо
- Серебро

Вопрос № 16. Традиционный способ нанесения тугоплавкого металлизированного слоя на электроизоляционную керамику это ...

- Трафаретная печать + спекание
- Обмазка + вжигание
- Физическое или химическое осаждение + спекание

Вопрос № 17. Чем обусловлено добавление небольшого количества наноразмерного порошка в субмикронный порошок?

- Улучшение прессуемости
- Активация процесса спекания
- Повышение газопроницаемости

Вопрос № 18. Спекание происходит вследствие:

- Неподвижности вещества
- Стабильности вещества
- Переноса вещества

Вопрос № 19. Отличительной особенностью спекания НЕ является:

- Постоянство прочности и объема спекаемого тела
- Образование достаточно прочного и твердого тела из конгламерата временно связанных частиц
- Изменение объема и пористости спекаемого тела

Вопрос № 20. Спекание плотной технической керамики сопровождается:

- увеличением пористости
- уменьшением пористости
- постоянством объема спекаемого тела

Вопрос № 21. Каким способом можно увеличить технологичность нанопорошков?

- Грануляцией
- Расплавлением
- Диспергированием

Вопрос № 22. Кластер наночастиц это...

- Скопление взаимодействующих частиц с размерами меньше 50 нм
- Скопление взаимодействующих частиц с размерами меньше 10 нм
- Коагуляционная структура геля

Вопрос № 23. Нанокерамика это...

- Поликристаллические материалы, полученные спеканием неметаллических порошков с размером частиц менее 5 нм
- Поликристаллические материалы, полученные спеканием неметаллических порошков с размером частиц менее 200 нм
- Поликристаллические материалы, полученные спеканием неметаллических порошков с размером частиц менее 100 нм

Вопрос № 24. Причина появления структурного размерного эффекта в нанокерамике?

- Увеличение вклада поверхностных атомов в энергию частицы при уменьшении ее геометрических размеров
- Уменьшение вклада поверхностных атомов в энергию частицы при уменьшении ее геометрических размеров
- Взаимодействие электронных облаков

Вопрос № 25. Видом спекания НЕ является

- жидкофазное спекание
- мультифазное спекание
- твердофазное спекание

Вопрос № 26. Увеличение времени выдержки в процессе спекания в

большинстве случаев сопровождается:

- образованием сквозной пористости
- уменьшением размера зерна
- ростом размера зерна

Вопрос № 27. Вариантом спекания смеси керамических порошков НЕ является:

- выгорание одного компонента
- отсутствие химической реакции между компонентами
- Каждая частица состоит из 50 атомов

Вопрос № 28. При твердофазном спекании материала:

- все компоненты в жидком состоянии
- все компоненты в твердом состоянии
- компоненты как в жидком, так и в твердом состоянии

Вопрос № 29. При жидкофазном спекании:

- все компоненты в жидком состоянии
- все компоненты в твердом состоянии
- некоторые компоненты в жидком состоянии

Вопрос № 30. Движущая сила самопроизвольного процесса спекания

- разность свободных энергии исходного и конечного состояния
- равенство свободных энергии исходного и конечного состояния
- протекание химических реакций

Вопрос № 31. Для поздней стадии спекания характерно

- измельчение пор
- коалисценция пор
- резкое уменьшение пористости

Вопрос № 32. Используемые органические добавки должны быть

- нерастворимыми
- растворимы в кислотах
- водорастворимы

Вопрос № 33. Температура обжига технической керамики может быть в диапазоне:

- 1300 1500 °C
- 300 500 °C
- 2700 3000 °C

Вопрос № 34. Видом спекания керамического материала НЕ является:

- спекание в воздушной атмосфере
- горячее искровое спекание
- горячее изостатическое прессование

Вопрос № 35. Вид спекания под давлением:

- холодное изостатическое прессование
- свободное спекание

• горячее изостатическое прессование

Вопрос № 36. Теоретическая плотность оксида алюмния

- $3.99 \, \text{г/cm}^3$
- $7,75 \text{ г/cm}^3$
- $2,26 \text{ r/cm}^3$

Вопрос № 37. Вид прессования, при котором давление распределяется равномерно по всему телу компакта

- Осевое
- Изостатическое
- Двуосное

Вопрос № 38. Для повышения качества диспергирования в суспензию вводят

- Парафин
- Связующий компонент
- Дефлокулянт

Вопрос № 39. Связывание частиц порошков друг с другом под действием слабых сил, смачивающей жидкости или сил химической связи

- Когезия
- Слипание
- Зависание

Вопрос № 40. Наиболее эффективная технология диспергирования

- Ультразвуковое диспергирование
- В шаровой мельнице
- В ступке

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет» Кафедра материаловедения в машиностроении

Паспорт курсовой работы

по дисциплине «Основы технической керамики», 6 семестр

1. Методика оценки.

Задание: Описать технологию в соответствии с исходными данными, обосновать применяемое оборудование, привести сравнительную характеристику двух различных методик испытаний/технологий

Структура:

Введение

Раздел. 1. описание области применения технической керамики

Раздел 2. анализ технологического этапа получения керамики или методики испытаний (в зависимости от исходного задания)

Раздел 3 анализ и описание российского и международного стандарта в соответствии с исходными данными

Раздел 4 расчет условия испытаний образцов, полученных по заданной технологии.

Заключение

Список литературы

Приложения

Этапы выполнения и защиты: работа выполняется на протяжении семестра, на 4, 8, 12 недели обучения сдаются разделы КР в соответствии с порядком написания, защита проходит после сдачи готовой работы до окончания семестра.

Оцениваемые позиции: качество изложения работы, полнота раскрытия каждой из структурных составляющих КР, актуальность и объем используемой литературы.

2. Критерии оценки.

- работа считается не выполненной, если не выполнены все структурные части работы, оценка составляет 49 баллов.
- работа считается выполненной **на пороговом** уровне, если все структурные части работы выполнены формально, но не раскрыты полноценно, проанализирован малый объем литературы, качество изложения работы низкое, работа выполнена не своевременно, оценка составляет 50-72 балла.
- работа считается выполненной **на базовом** уровне, если все структурные части работы выполнены, но не качественно проведены расчеты для испытаний образцов, , оценка составляет 73-86 баллов.
- работа считается выполненной **на продвинутом** уровне, если все структурные части работы выполнены качественно, в полном объеме, высокое качество изложения работы, оценка составляет 87-100 баллов.

3. Шкала оценки.

В общей оценке по дисциплине баллы за работы учитываются в соответствии с правилами балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.

4. Примерный перечень тем курсового проекта (работы).

1. Методы исследования структуры керамики.

- 2. Технологические параметры пресс-порошка и их влияние на характеристики прессованных изделий.
- 3. Методы испытаний технологических параметров пресс-порошка.
- 4. Процессы измельчения исходных материалов. Критерии оценки.
- 5. Приготовление термопластичного шликера. Критерии оценки.
- 6. Литье из термопластичных шликеров под давлением.
- 7. Виды прессования. Применяемое оборудование.
- 8. Технологическая схема производства изделий из диоксид циркониевой керамики.
- 9. Технологическая схема производства изделий из алюмонитридной керамики.
- 10. Технологическая схема производства изделий из безоксидной керамики.
- 11. Высокотемпературные глазури. Составы. Способы нанесения.
- 12. Технология производства подложек из алюмооксидной керамики.
- 13. Влияние температурно-временных режимов на свойства керамики.
- 14. Методы испытаний на трещиностойкость керамических материалов.
- 15. Методика оценки прочностных показателей керамических материалов.
- 16. Анализ качества металлизационного слоя на керамике.
- 17. Анализ реологических характеристик суспензий.
- 18. Методы нанесения металлизационных покрытий.
- 19. Виды спекания керамики и применяемое оборудование.
- 20. Методы механической обработки керамических изделий.

5. Перечень вопросов к защите курсового проекта (работы).

- 1. Какова область применения керамики, описанной в работе?
- 2. Как влияет вязкость суспензии на качество пресс-порошка?
- 3. Какие методы диспергирования наиболее эффективны?
- 4. Каковы этапы приготовления термопластичного шликера?
- 5. В чем заключается сложность механической обработки керамических изделий?
- 6. Какие методы исследования керамической структуры используются?
- 7. Каковы методы определения размера зерен?
- 8. Как определить количество стеклофазы?
- 9. Каким методом определяют твердость керамических материалов?
- 10. Каковы особенности подготовки образцов для анализа на растровой электронной микроскопии?
- 11. Влияние формы гранул на дефектность структуры?
- 12. Влияние влажности пресс-порошка на дефектность структуры?
- 13. Виды технологических параметров получения керамики?
- 14. Виды оборудования для измельчения?
- 15. В чем различие между методом индентирования и испытанием на четырех точечный изгиб балки и надрезом?
- 16. Какие требования предъявляют к образцам при испытании на прочность?
- 17. Каково минимальное количество образцов для проведения механических испытаний?
- 18. Для чего используется УЗ?
- 19. Как определяется фракционный состав керамических порошков?
- 20. Метод определения количества примесей?
- 21. В чем отличие жидкофазного и твердофазного спекания?
- 22. Для чего в керамику вводят оксид хрома?
- 23. Какие оксиды-стабилизаторы вводят в диоксид циркония?
- 24. Как оксид титана влияет на спекания алюмооксидной керамики?
- 25. Какое количество технологических добавок вводят для получения шликера?

- 26. Для чего важна стабильность шликера?
- 27. Как влияет текучесть и вязкость пресс-порошка на характеристики компактов?
- 28. Требования к органическим добавкам?
- 29. Влияние перегрева на характеристики заготовки?
- 30. На что влияет давление в процессе литья?